(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 15. März 2001 (15.03.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/18500 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: G01N 27/18 ____

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/IB00/01262

G01F 1/684,

(22) Internationales Anmeldedatum:

8. September 2000 (08.09.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 1657/99 9. September 1999 (09.09.1999) CH (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SENSIRION AG [CH/CH]; Eggbühlstrasse 14, CH-8052 Zürich (CH).

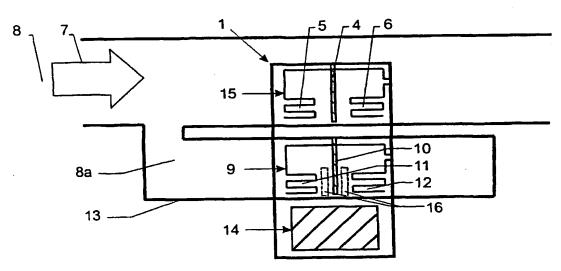
(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MAYER, Felix [CH/CH]; Viktoriastrasse 38, CH-8057 Zürich (CH). LECHNER, Moritz [CH/CH]; Viktoriastrasse 38, CH-8057 Zürich (CH).
- (74) Anwalt: E. BLUM & CO.; Vorderberg 11, CH-8044 Zürich (CH).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR PRECISION MASS FLOW MEASUREMENT

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PRÄZISIONS-MASSENFLUSSMESSUNG



(57) Abstract: The invention relates to a method and a sensor (15, 9, 14) for improved mass flow measurement. In known thermal mass flow sensors, a gas flow (7) is heated with a heating element (4) and the mass flow is determined from the temperature difference between two thermoelements (5, 6). According to the invention, at least one material-specific parameter is measured in order to characterise the heat transmission behaviour of the gas (8) and is used to correct the mass flow measurement. Said material-specific parameter is preferably a heat conductivity κ , a heat capacity c, a product of heat capacity and density c and/or a diffusivity c. The special sensor (9) that is provided for measuring c and/or c or c is structured similarly to the mass flow sensor (15) but is exposed to a current-free part (8a) of the medium (8). The advantages of the invention are e.g., better precision, even for unknown or variable thermal properties of the gas (8).

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren und ein Sensor (15, 9, 14) zur verbesserten Massenflussmessung offenbart. In bekannten thermischen Massenflusssensoren wird ein Gasstrom (7) mit einem Heizelement (4) gewärmt und aus der Temperaturdifferenz zweier Thermoelemente (5, 6) der Massenfluss bestimmt.

O 01/18500 A1

CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent

(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Verfahren und Vorrichtung zur Präzisions-Massenflussmessung

Hinweis auf verwandte Anmeldungen

Diese Anmeldung beansprucht die Priorität der schweizerischen Patentanmeldung Nr. 1657/99, die am 9. September 1999 eingereicht wurde und deren ganze Offenbarung hiermit durch Bezug aufgenommen wird.

TECHNISCHES GEBIET

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung 10 zur Massenflussmessung nach dem Oberbegriff der unabhängigen Ansprüche.

STAND DER TECHNIK

Derartige Sensoren werden in dem Artikel von F. Mayer et al., "Scaling of Thermal CMOS Gas Flow Microsensors: Experiment and Simulation", Proc. IEEE Micro Electro Mechanical Systems, S. 116ff (IEEE, 1996), oder in F. Mayer et al., "Single-Chip CMOS Anemometer", Proc. IEEE International Electron Devices Meeting, S. 895ff (IEDM, 1997) beschrieben. Sie werden verwendet, um den Massenfluss von Medien wie Gasen, Flüssigkeiten oder allgemein Fluiden zu bestimmen. Sie besitzen ein Heizelement, welches zwischen zwei Temperatursensoren angeordnet ist. Die Temperaturdifferenz zwischen den beiden Temperatursensoren ist ein Mass für den Massenfluss. Die Massenflussmessung kann durch die thermischen Eigenschaften des Fluids verfälscht werden. Dadurch ist insbesondere die Verwendbarkeit bei unbekannten oder veränderlichen Gasen oder Flüssigkeiten eingeschränkt.

20

DARSTELLUNG DEF. ERFINDUNG

Die Erfindung stellt sich die Aufgabe, ein verbessertes Verfahren und eine verbesserte Vorrichtung zur Massenflussmessung anzugeben. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch die Merkmale der unabhäng gen Ansprüche gelöst.

Erfindungsgemäss wird bei einer Massenflussmessung der genannten Art mindestens eine stoffspezifische Kenngrösse zur Charakterisierung des Wärmeübergangsverhaltens des Fluids gemessen und zur Korrektur eines Massenfluss-Messignals verwendet. Auf diese Weise wird ein Massenflussensor mit sehr hoher Messgenauigkeit und flexiblerer Einsetzbarkeit realisiert. Insbesondere kann der Massenfluss beliebiger Gase unabhängig von den thermischen Eigenschaften des Gases zuverlassig gemessen werden.

10

15

20

25

30

35

In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel handelt es sich bei den stoffspezischen Kenngrössen um eine Wärmeleitfähigkeit κ und/oder eine Wärmekapazität c und/oder eine Produkt aus Wärmekapazität und Dichte c* ρ und/oder eine Diffusivität α .

In einem anderen Ausführungsbeispiel wird aus der stoffspezischen Kenngrösse die Art oder Zusammensetzung des Fluids bestimmt. Daraus können weitere, z. B. tabellierte Kenngrössen dieses Fluids zur Massenflusskorrektur und insbesondere für eine Brennwertmessung abgleitet werden.

In einem weiteren Ausführungsbeispiel wird zusätzlich mindestens eine Zustandsvariable des Fluids, z.B. ein Druck und/oder eine Temperatur, gemessen und damit die mindestens eine stoffspezifische Kenngrösse korrigiert.

Ein wichtiges Ausführungsbeispiel betrifft die Messung der Wärmeleitfähigkeit κ und/oder der Wärmekapazität c oder c* ρ mit Hilfe eines zweiten Sensors, der ähnlich wie der Massenflusssensor aufgebaut ist, aber in einem weitgehend strömungsfreien Bereich des Fluids angeordnet ist.

Weitere Ausführungen, Vorteile und Anwendungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen sowie aus der nun folgenden Beschreibung anhand der Figuren.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

- 5 Fig. 1 zeigt einen Massenflusssensor gemäss Stand der Technik;
 - Fig. 2 zeigt einen Massenflusssensor mit erfindungsgemäss integriertem Wärmeleitungs- und/oder Wärmekapazitäts-Sensor;
- Fig. 3, 4a und 4b zeigen schematisch Modifikationen eines Wärmeleitungs- und/oder Wärmekapazitäts-Sensors mit verringerter Störanfälligkeit.

In den Figuren sind gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen.

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

15

20

25

30

In einer bevorzugten Ausführung des erfindungsgemässen Massenflusssensors wird ein Sensor-Bauelement verwendet, wie es in Fig. 1 dargestellt ist. Dieses Bauelement ist ausführlich in F. Mayer et al., "Scaling of Thermal CMOS Gas Flow Microsensors: Experiment and Simulation", Proc. IEEE Micro Electro Mechanical Systems, S. 116ff (IEEE, 1996) beschrieben. Es ist auf einem Silizium-Einkristall 1 angeordnet, in welchem eine Öffnung oder Vertiefung 2 ausgeätzt wurde. Die Öffnung bzw. Vertiefung 2 wird von einer dünnen Membran 3 aus einem Dielektrikum überspannt. Auf der Membran 3 ist ein Widerstands-Heizelement 4 angeordnet. Symmetrisch zum Heizelement 4 sind zwei Thermoelemente 5, 6 vorgesehen, die als Temperatursensoren 5, 6 dienen. Die Thermoelemente 5, 6 und das Heizelement 4 liegen so zur Flussrichtung 7, dass das zu messende Medium 8 zuerst das erste Thermoelement 5, dann das Heizelement 4 und schliesslich das zweite Thermoelement 6 überstreicht. Wie im oben erwähnten Dokument beschrieben, kann mit einer Vorrichtung gemäss Fig. 1 der Massenfluss des zu messenden Mediums 8 ermittelt werden. Im allgemeinsten Fall genügt zur Massenflussmessung ein Temperatursignal eines dem Heizelement 4 nachgeordneten Temperatursensors 6. Vorzugsweise wird die Temperaturdifferenz zwischen den Thermoelementen 5, 6 gemessen, welche sowohl von der Flussgeschwindigkeit als auch von der Dichte bzw. dem Druck im Medium 8 abhängt. Mittels geeigneter Eichtabellen kann aus der Temperaturdifferenz sodann der Massenfluss berechnet werden.

10

Erfindungsgemäss wird nun zusätzlich mindestens eine stoffspezifische Kenngrösse zur Charakterisierung des Wärmeübergangsverhaltens des Mediums oder Fluids 8 gemessen und die Massenflussmessung mit Hilfe der stoffspezifischen Kenngrösse korrigiert. Dadurch werden die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Massenflussmessung verbessert.

- Beispielsweise ist die stoffspezifische Kenngrösse eine Wärmeleitfähigkeit κ und/oder eine Wärmekapazität c und/oder ein Produkt aus Wärmekapazität und Dichte c*ρ und/oder eine Diffusivität α. Aus der gemessenen stoffspezifischen Kenngrösse lässt sich die Art oder Zusammensetzung des Fluids 8 bestimmen. Für das solchermassen identifizierte Fluid 8 können vorbekannnte stoffspezifische Kenngrössen z. B. aus Tabellen bestimmt und die Massenflussmessung mit Hilfe der gemessenen und vorbekannnten stoffspezifischen Kenngrössen korrigiert werden.
- Für hochpräzise Messungen soll zusätzlich mindestens eine Zustandsvariable (z.B. ein Druck und/oder eine Temperatur) des Fluids 8 gemessen und zur Korrektur der gemessenen und/oder vorbekannten stoffspezifischen Kenngrössen verwendet werden.
- 35 Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel mit einem zweiten Sensor 9 zur Messung der Wärmeleitfähigkeit K und/oder

Wärmekapazität c (pro Masse) oder Wärmekapazität c*ρ (pro Volumen) des Fluids 8a im gestauten oder sehr langsam durchströmten Bereich 13. Der zweite Sensor 9 umfasst ein zweites Heizelement 10 und mindestens einen zweiten Temperatursensor 11, 12. Das zweite Heizelement 10 wird zur Messung der Wärmeleitfähigkeit K mit einer konstanten Heizleistung und/oder zur Messung der Wärmekapazität c oder $c \star \rho$ mit einer gepulsten Heizleistung betrieben. Bei konstanter Heizleistung stellt sich zwischen dem Heizelement 10 und den Temperatursensoren 11, 12 ein thermisches Gleichgewicht ein, welches von der Wärmeleitfähigkeit K im gestauten Fluid 8a abhängt. Bei gepulster Heizleistung kann aus dem dynamischen Temperatursignal der Sensoren 11, 12 die Wärmekapazität c oder c*ρ des gestauten Fluids 8a bestimmt werden. Vorzugsweise wird ein Messsignal dadurch gebildet, dass die Temperatursignale mehrerer, zum Heizelement 10 symmetrisch angeordneter zweiter Temperatursensoren 11, 12 addiert werden.

10

15

Gegenstand der Erfindung ist auch ein Massenflusssensor

15 der eingangs genannten Art, der Messmittel 14 zur Bestimmung des Massenflusses 15 aus mindestens einem Temperatursignal mindestens eines Temperatursensors 5, 6 aufweist und der zur Ausführung des oben beschriebenen Verfahrens ausgestaltet ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform gemäss Fig. 2 soll der Massenflusssensor 15 einen zweiten Sensor 9 zur Messung der Wärmeleitfähigkeit κ und/oder der Wärmekapazität c oder c*ρ umfassen. Insbesondere sind der Massenflusssensor 15, der zweite Sensor 9 und die Messmittel 14 auf einem einzigen Chip 1 integriert. Der Chip 1 ist typischerweise auf der Basis von Silizium oder eventuell Galliumarsenid oder Glas aufgebaut. Wie in Fig. 2 gezeigt kann der Chip 1 so aufgebaut sein, dass im montierten oder eingeschobenen Zustand der Massenflusssensor 15 der Strömung 7 des Fluids 8 und der Sensor 9 dem im wesentlichen stationären Fluid 8a im Stauraum 13 ausgesetzt sind.

Die Messelektronik 14 befindet sich möglichst ausserhalb des Fluids 8, 8a.

Ein wichtiger Vorteil der Erfindung besteht darin, dass der zweite Sensor 9 ähnlich oder weitgehend identisch wie der Massenflusssensor 15 selber aufgebaut sein kann. Dadurch werden die Herstellung, die elektronische Ansteuerung und Messsignalauswertung und die Integrierbarkeit auf einem einzigen Chip 1 entscheidend vereinfacht und verbilligt.

Die Messung der thermischen Eigenschaften des gestauten 10 Fluids 8a wird noch wesentlich durch Wärmeleitung im Chip 1 selber beeinflusst. Zur Verminderung dieser Störung können, wie in Fig. 2 angedeutet, Stege und Ausätzungen 16 zwischen dem zweiten Heizelement 10 und den zweiten Temperatursensoren 11, 12 vorgesehen sein. Gemäss Fig. 3 15 und Fig. 4a und Fig. 4b können zusätzlich oder alternativ Unterätzungen 17 zur Verringerung von Wärmebrücken Chip 1 angebracht sein. In Fig. 4a (Aufsicht) und Fig. 4b (schematischer Querschnitt) ist das Heizelement 10 auf einer brückenartig ausgestalteten Membran 3 mäanderförmig 20 angeordnet. Durch die Mäanderform wird ein im wesentlichen flächenhaftes Heizelement 10 geschaffen, welches besonders für eine Wärmekapazitätsmessung c oder $c*\rho$ vorteilhaft ist.

Der erfindungsgemässe Massenflusssensor ist besonders für 25 Massenflussmessungen in Gasen 8 geeignet. Speziell ist er für Gaszähler in Brennstoffversorgungsanlagen einsetzbar. Dabei können insbesondere eine stoffspezifische Kenngrösse des Gases 8 gemessen, Art oder Zusammensetzung des zugehörige spezifische charakterisiert, der 30 Brennwert aus vorbekannten Daten bestimmt und zusammen mit der Massenflussmessung der totale Brennwert des Gases 8 berechnet werden. Andere Anwendungen betreffen Ausgestaltungen des Massenflusssensors 15 zum Einbau in Anlagen für industrielle Prozessgase, in Klimatisierungsanla-35 gen, in medizinischen Apparaten oder in Sport- und Freizeitgeräten.

PATENTANSPRÜCHE

1. Verfahren zum Messen des Massenflusses eines Fluids (8), insbesondere geeignet zur Massenflussmessung in Gasen (8), bei welchem das Fluid (8) über einen ersten Temperatursensor (5), ein Heizelement (4) und einen zweiten Temperatursensor (6) geführt und der Massenfluss aus mindestens einem Temperatursignal der Temperatursensoren (5, 6) ermittelt wird, dadurch gekennzeichnet, dass

5

- a) mindestens eine stoffspezifische Kenngrösse zur Charakterisierung des Wärmeübergangsverhaltens des Fluids (8) gemessen wird und
- b) die Massenflussmessung mit Hilfe der stoffspezifischen Kenngrösse korrigiert wird.
- Verfahren zum Messen des Massenflusses nach Anspruch
 dadurch gekennzeichnet, dass
 - a) der Massenfluss aus der Differenz der Temperatursignale der beiden Temperatursensoren (5, 6) ermittelt wird und/oder
- b) die stoffspezifische Kenngrösse eine Wärmeleitfähigkeit κ und/oder eine Wärmekapazität c und/oder ein Produkt aus Wärmekapazität und Dichte c*ρ und/oder eine Diffusivität α ist.
- 3. Verfahren zum Messen des Massenflusses nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass aus der Messung mindestens einer stoffspezifischen Kenngrösse Art oder Zusammensetzung des Fluids (8) identifiziert wird.
- Verfahren zum Messen des Massenflusses nach Anspruch
 3, dadurch gekennzeichnet, dass
 - a) für das identifizierte Fluid (8) vorbekannte stoffspezifische Kenngrössen bestimmt werden und die Massenflussmessung mit Hilfe der gemessenen

- und vorbekannten stoffspezifischen Kenngrössen korrigiert wird und
- b) insbesondere dass zusätzlich ein Druck und/oder eine Temperatur des Fluids (8) gemessen und zur Korrektur der gemessenen und/oder vorbekannten stoffspezifischen Kenngrössen verwendet wird oder werden.

5

10

15

20

- 5. Verfahren zum Messen des Massenflusses nach einem der Ansprüche 3-4, dadurch gekennzeichnet, dass aus dem bekannten spezifischen Brennwert des identifizierten Fluids (8) mit Hilfe der Massenflussmessung der totale Brennwert des Fluids (8) bestimmt wird.
 - 6. Verfahren zum Messen des Massenflusses nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
 - a) ein zweiter Sensor (9) verwendet wird, der ein zweites Heizelement (10) und mindestens einen zweiten Temperatursensor (11, 12) umfasst,
 - b) ein strömungsfreier oder strömungsarmer Anteil (8a) des Fluids (8) mit dem zweiten Sensor (9) in Wärmekontakt gebracht wird,
 - c) das zweite Heizelement (10) zur Messung der Wärmeleitfähigkeit κ mit einer konstanten Heizleistung und/oder zur Messung der Wärmekapazität c oder c*ρ mit einer gepulsten Heizleistung betrieben wird und
 - d) insbesondere ein Messsignal durch Addition von Temperatursignalen mehrerer, zum Heizelement (10) symmetrisch angeordneter zweiter Temperatursensoren (11, 12) gebildet wird.
- 7. Massenflusssensor (15) für ein Fluid (8), mit zwei in einer Flussrichtung (7) nacheinander angeordneten Temperatursensoren (5, 6), einem dazwischen angeordneten Heizelement (4) und mit Messmitteln (14) zur Bestimmung des Massenflusses aus mindestens einem Temperatursignal der Temperatursensoren (5, 6), da-

durch gekennzeichnet, dass der Massenflusssensor (15) zur Ausführung des Verfahrens nach einem der vorangehenden Ansprüche ausgestaltet ist.

8. Massenfluss-Sensor nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass

5

10

- a) der Massenflusssensor (15) einen zweiten Sensor (9) zur Messung einer Wärmeleitfähigkeit κ und/oder einer Wärmekapazität c und/oder eines Produkts aus Wärmekapazität und Dichte c*ρ umfasst und
- b) insbesondere dass der Massenflusssensor (15), der zweite Sensor (9) und die Messmittel (14) auf einem einzigen Halbleiterchip (1) vorzugsweise aus Silizium integriert sind.
- 9. Massenfluss-Sensor (15) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem zweiten Sensor (9) Stege, Ausätzungen und/oder Unterätzungen (16, 17) zur Verringerung von Wärmebrücken zwischen einem zweiten Heizelement (10) und mindestens einem zweiten Temperatursensor (11, 12) angebracht sind.
 - 10. Massenflusssensor (15) nach einem der Ansprüche 7-9, dadurch gekennzeichnet, dass der Massenflusssensor (15) für einen Einbau in Gaszählern zur Brennstoffversorgung, in Anlagen für industrielle Prozessgase, in Klimatisierungsanlagen, in medizinischen Apparaten oder in Sport- und Freizeitgeräten ausgestaltet ist.

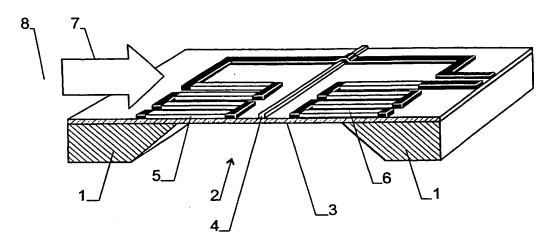
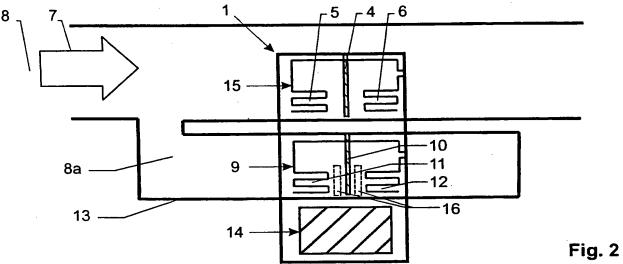


Fig. 1



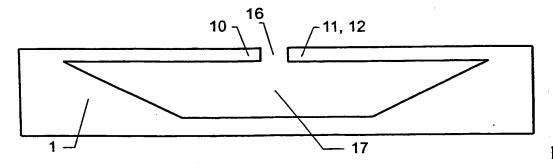


Fig. 3

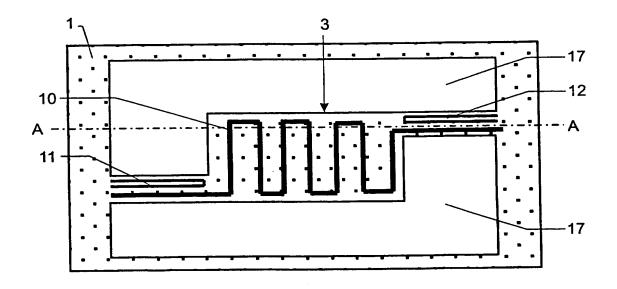


Fig. 4a

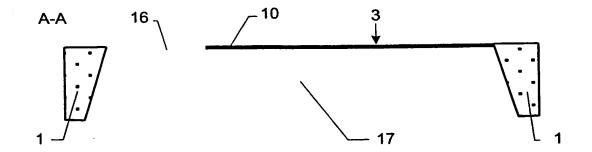


Fig. 4b

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal val Application No PCT/1B 00/01262

A. CLASSIFIC	CATION OF SUBJECT MATTER G01F1/684 G01N27/18		
According to I	nternational Patent Classification (IPC) or to both national classification	and IPC	
B. FIELDS S	EARCHED	weed of the	
Minimum doci IPC 7	umentation searched (classification system followed by classification s $GO1F - GO1N$	ymbos)	
Documentation	on searched other than minimum documentation to the extent that such	documents are included in the fields sear	ched
Electronic da	ila base consulted during the international search (name of data base a	and, where practical, search terms used)	
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevan	ent passages	Relevant to claim No.
X	US 5 339 687 A (PASDARI MEHRAN ET	AL)	1-3,6-10
Y	23 August 1994 (1994-08-23) column 2, line 58 -column 6, line 28; figures 3,4		4,5
Y	EP 0 484 645 A (HEWLETT PACKARD CO) 13 May 1992 (1992-05-13) the whole document		4,5
А	US 4 909 078 A (SITTLER FRED C ET AL) 20 March 1990 (1990-03-20) column 7, line 54 - line 62		1-10
		Y Patent family members are listed	n annex.
Fu Fu	rther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	
A docur cons *E* earlie filing *L* docur	ment defining the general state of the art which is not sidered to be of particular relevance or document but published on or after the international gigate.	T* later document published after the inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the c cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the c cannot be considered to involve an inventive an inventive an inventive an inventive an inventive an inventive and involve an inventive and involve an inventive and involve and inventive and involve and involve and inventive and involve and invol	the application out beory underlying the laimed invention be considered to current is taken alone laimed invention ventive step when the
O docu	iment referring to an oral disclosure, use, exhibition or er means iment published prior to the international filling date but	document is combined with one or moments, such combination being obvior in the art. *8* document member of the same patent	ore other such docu- us to a person skilled
late	r than the priority date claimed	Date of mailing of the international sea	
Date of th	ne actual completion of the international search 5 December 2000	12/12/2000	
Name an	nd mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl.	Boerrigter, H	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

. Imation on patent family members

Internr hal Application No PCT/1B 00/01262

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US 5339687	A	23-08-1994	AT AU CA DE DE DK EP WO GB JP JP	109273 T 5165690 A 2047735 A 69011099 D 69011099 T 460044 T 0460044 A 9009567 A 2245073 A,B 2918062 B 4505211 T	15-08-1994 05-09-1990 19-08-1990 01-09-1994 01-12-1994 05-09-1994 11-12-1991 23-08-1990 18-12-1991 12-07-1999 10-09-1992
EP 0484645	Α	13-05-1992	DE DE JP US	69109236 D 69109236 T 4268415 A 5515295 A	01-06-1995 11-01-1996 24-09-1992 07-05-1996
US 4909078	A .	20-03-1990	CA DE DE EP JP JP WO	1314413 A 3856076 D 3856076 T 0380581 A 2578365 B 3501883 T 8903512 A	16-03-1993 08-01-1998 18-06-1998 08-08-1990 05-02-1997 25-04-1991 20-04-1989

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

internz ales Aktenzeichen PCT/18 00/01262

A. KLASSIFI IPK 7	IZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G01F1/684 G01N27/18		
Ninch der Inte	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifik	ation und der IPK	
	ICHIERTE GEBIETE		
Recherchient IPK 7	er Mindestprufstoff (Klassitikationssystem und Klassifikationssymbole) GOTF GOTN		
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowei	diese unter die recherchierten Gebiete	allen
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Nam	e der Datenbank und evtl. verwendete S	suchbegriffe)
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategone*	Bezeichnung der Veröttentlichung, soweit erforderlich unter Angabe d	er in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
χ	US 5 339 687 A (PASDARI MEHRAN ET 23. August 1994 (1994-08-23)	AL)	1-3,6-10
Υ	Spalte 2, Zeile 58 -Spalte 6, Zeil Abbildungen 3,4	e 28;	4,5
Y	EP 0 484 645 A (HEWLETT PACKARD CO) 13. Mai 1992 (1992-05-13) das ganze Dokument		4,5
A	US 4 909 078 A (SITTLER FRED C ET 20. März 1990 (1990-03-20) Spalte 7, Zeile 54 - Zeile 62	AL)	1-10
T w	eitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfamilie	
Besonde *A* Veröf abe *E* ältere Ann *L* Veröf sch and soll aus *O* Verö eine *P* Verö den	ere Kategonen von angegebenen Veröffentlichungen : ffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, r nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist es Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen netdedatum veröffentlicht worden ist ffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- einen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer leren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie igeführt) offentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, e Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht offentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach in beanspruchten Pnorifätsdatum veröffentlicht worden ist	T* Spalere Veröffentlichung, die nach de oder dem Prioritätsdatum veröffentlichung nicht kollidiert, sondern r Erfindung zugrundeliegenden Prinzig Theorie angegeben ist. X* Veröffentlichung von besonderer Bed kann allem aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bed kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruherd bed kann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, wenn die Veröffentlichung nicht veröffentlichungen dieser Kategorie diese Verbindung für einen Fachmat* 8* Veröffentlichung, die Mitglied derselb Absendedatum des intermationalen in	an worden is und mis der der bis oder der ihr zugrundeliegenden bis oder der ihr zugrundeliegenden eutung; die beanspruchte Erfindung tlichung nicht als neu oder auf trachtet werden eutung; die beanspruchte Erfindung gkeit beruhend betrachtet nit einer oder mehreren anderen in Verbindung gebracht wird und nin naheliegend ist en Patentfamilie ist
Datum de	es Abschlusses der internationalen Recherche	12/12/2000	
Name un	5. Dezember 2000 nd Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde	Bevollmachtigter Bediensleter	
	Europáisches Patentamt. P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Boerrigter, H	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichunge... une zur seiben Patentfamilie gehören

Internal rites Aktenzeichen
PCT/1B 00/01262

Im Recherchenberich angeführtes Patentdokun		Datum der Veröffentlichung		tglied(er) der atentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5339687	A	23-08-1994	AT AU CA DE DK EP WO GB JP JP	109273 T 5165690 A 2047735 A 69011099 D 69011099 T 460044 T 0460044 A 9009567 A 2245073 A,B 2918062 B 4505211 T	15-08-1994 05-09-1990 19-08-1990 01-09-1994 01-12-1994 05-09-1994 11-12-1991 23-08-1990 18-12-1991 12-07-1999 10-09-1992
EP 0484645	Α	13-05-1992	DE DE JP US	69109236 D 69109236 T 4268415 A 5515295 A	01-06-1995 11-01-1996 24-09-1992 07-05-1996
US 4909078	A	20-03-1990	CA DE DE EP JP JP WO	1314413 A 3856076 D 3856076 T 0380581 A 2578365 B 3501883 T 8903512 A	16-03-1993 08-01-1998 18-06-1998 08-08-1990 05-02-1997 25-04-1991 20-04-1989